



Kumamoto City

News Release

令和5年(2023年)8月7日

半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備事業に係る 協定締結候補者の決定について

半導体関連産業の集積に向けた官民連携による産業用地整備事業に係る公募について、7月下旬に開催された産業用地整備検討審査会の結果を受け、協定締結候補者を決定しましたのでお知らせいたします。

1 協定締結候補者について(整備予定区域の位置は別紙のとおり)

(1)代表事業者:株林倉庫

整備面積:約24ha

整備エリア:一般県道熊本空港線沿線エリア

構成事業者:株オフィスバークレー、株サンズ、鉄建建設株、株白馬物流、有林商店
和久田建設株

(2)代表事業者:株ジョイント

整備面積:約8ha

整備エリア:国道443号沿線エリア

構成事業者:株アスク工業

(3)代表事業者:福岡地所株

整備面積:約16ha

整備エリア:北熊本スマートインターチェンジ周辺エリア

構成事業者:特定非営利活動法人健康生活応援くまもとプロジェクト
株サンケイビル、株都市開発、前田建設工業株

2 今後の想定スケジュール(最短)

(1)令和5年度

8月 協定締結、地権者等説明会

9月以降 土地利用規制に関する各種手続に着手
(地域未来投資促進法に係る計画策定、農用地区域除外、地区計画策定等)

(2)令和6年度以降

令和6年度 農用地区域除外、農地転用、地区計画策定、開発許可申請、用地取得、
造成工事開始

令和7年度 造成工事完了、建築確認、建築工事開始

令和8年度 建築工事完了(1年と仮定)、操業開始

詳細につきましては、以下のホームページを御確認ください。

「半導体関連産業の集積に向けた産業用地の整備に係る協定締結候補者の決定について」

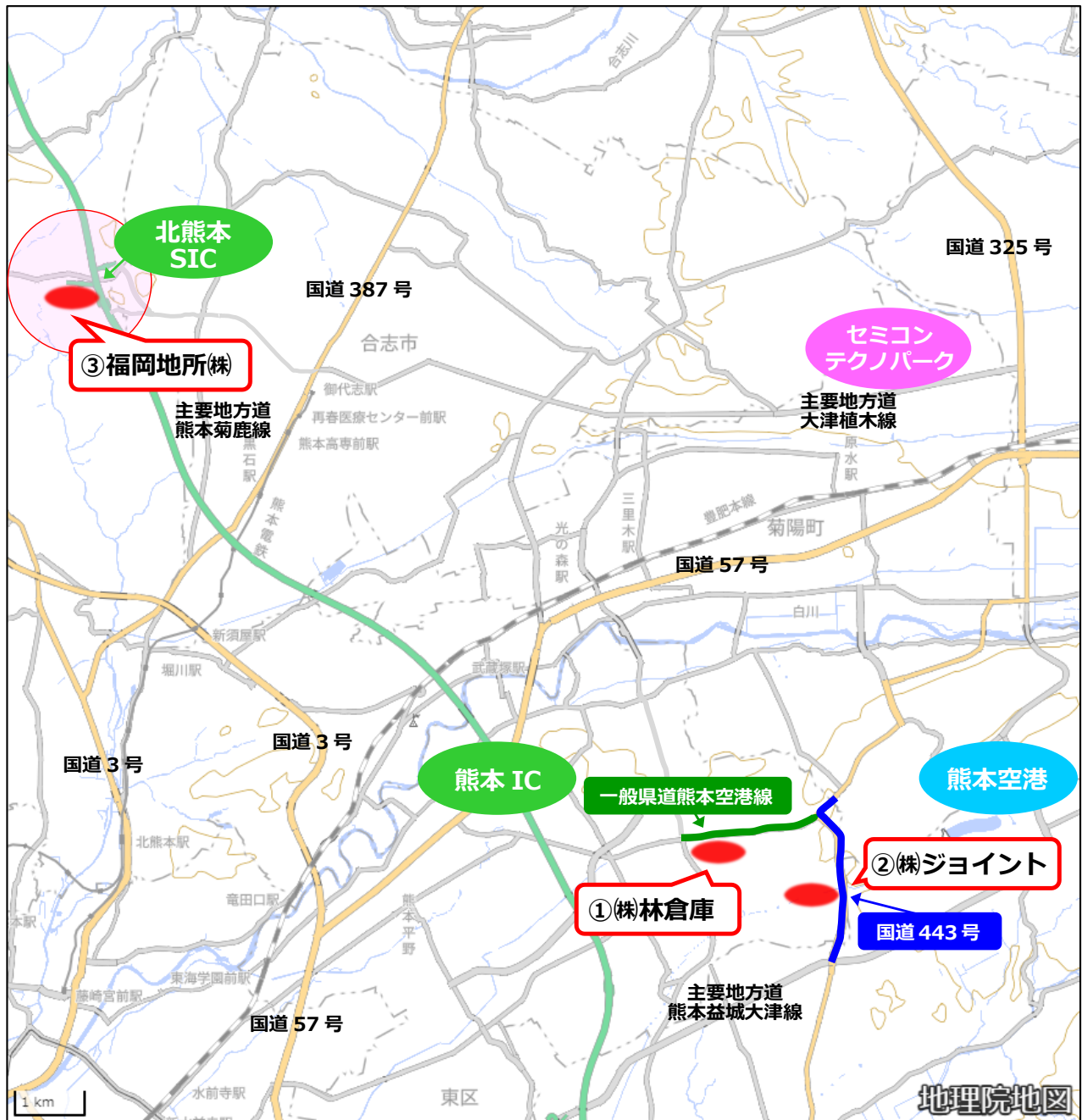
(https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=50168)

<お問い合わせ>

企業立地推進課 課長 脇坂 真智子

TEL:096-328-2386(直通)

(別紙)整備予定区域の位置図



※地理院地図(淡色)を加工して作成